

(19) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

® Offenlegungsschrift

₁₀ DE 198 52 704 A 1

(5) Int. Cl.⁷: C 03 B 37/018

(7) Aktenzeichen: 198 52 704.7 16. 11. 1998 Anmeldetag: (3) Offenlegungstag:

18. 5.2000

(71) Anmelder:

Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, 63450 Hanau,

(74) Vertreter:

Staudt, A., Dipl.-Ing.Univ., Pat.-Ass., 63674 Altenstadt

(12) Erfinder:

Schaper, Hartwig, Dr., 63741 Aschaffenburg, DE; Treber, Norbert, 63457 Hanau, DE; Humbach, Oliver, Dr., 63500 Seligenstadt, DE; Haken, Uwe, Dr., 63776 Mömbris, DE

(6) Entgegenhaltungen:

EP 07 85 448 A1 EP 07 75 924 A2

EP 05 98 554 A2 ΕP 04 34 237 A2

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (A) Verfahren zur Herstellung einer Vorform für eine optische Faser und für die Durchführung des Verfahrens geeignetes Substratrohr
- Ausgehend von einem bekannten Verfahren zur Herstellung einer Vorform für eine optische Faser für die optische Nachrichtentechnik, durch Bereitstellen eines Quarzglas-Substratrohres, das in radialer Richtung Bereiche unterschiedlicher Dotierung aufweist, Einbringen eines Kernglases aus synthetischem Quarzglas in das Substratrohr, und Überfangen des Substratrohres mit einem Mantelglas-Rohr, soll die Produktivität des Verfahrens für die Erzeugung komplexer Brechzahlprofile zu verbessern, und ein dafür geeignetes Substratrohr zur Verfügung gestellt werden, bei dem für die Vorformherstellung weniger Kernglasmaterial, sei es bei einer Innenabscheidung oder bei einem Kernglasstab für die Stab-in-Rohr-Technik, benötigt wird. Hinsichtlich des Verfahrens wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, ein durch Verglasen eines rohrförmigen, porösen SiO2-Rohlings erhaltenes Substratrohr einzusetzen, das mit einer Kernglasschicht versehen ist, die erzeugt wird, indem einem ersten radialen Teilbereich des SiO₂-Rohlings vor dem Verglasen ein die Brechzahl von Quarzglas erhöhender erster Dotierstoff hinzugefügt wird. Das erfindungsgemäße Substratrohr weist in radialer Richtung Bereiche unterschiedlicher Dotierung, wobei es eine Kernglasschicht, die eine Brechzahl von mindestens 1,459 aufweist, umfaßt.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Vorform für eine optische Faser für die optische Nachrichtentechnik, durch Bereitstellen eines Quarzglas-Substratrohres, das in radialer Richtung Bereiche unterschiedlicher Dotierung aufweist, Einbringen eines Kernglases aus synthetischem Quarzglas in das Substratrohr, und Überfangen des Substratrohres mit einem Mantelglas-Rohr.

Weiterhin betrifft die Erfindung ein Substratrohr aus 10 Quarzglas für die Herstellung einer Vorform für eine optische Faser für die optische Nachrichtentechnik, wobei die Vorform ein Kernglas umfaßt, das von einem Mantelbereich umgeben ist, von dem mindestens ein Teil in Form des Substratrohres, das in radialer Richtung Bereiche unterschiedlicher Dotierung aufweist, bereitgestellt wird.

Vorformen für optische Fasern weisen im allgemeinen einen Kern auf, der von einem Mantel aus einem Material mit kleinerer Brechzahl umhüllt ist. Für die Herstellung des Kerns von Vorformen aus synthetischem Quarzglas haben 20 sich Verfahrensweisen durchgesetzt, die als VAD-Verfahren (vapor-phase axial deposition; axiale Abscheidung aus der Dampfphase), OVD-Verfahren (outside vapor-phase deposition: Außenabscheidung aus der Dampfphase), MCVD-Verfahren (modified chemical vapor-phase deposition; Innenab- 25 scheidung aus der Dampfphase) und PCVD-Verfahren (plasma chemical vapor-phase deposition; Plasma-unterstützte Abscheidung aus der Dampfphase) bezeichnet werden. Bei allen diesen Verfahrensweisen wird das Kernglas dadurch erzeugt, daß SiO₂-Partikel auf einem Substrat abge- 30 schieden und verglast werden. Die Abscheidung des Kernglases erfolgt bei VAD- und OVD-Verfahren von außen auf einem Substrat; bei MCVD- und PCVD-Verfahren auf der Innenwandung eines sogenannten Substratrohres. Das Substratrohr kann den optisch aktiven Mantel oder einen Teil 35 davon bilden. In Abhängigkeit vom Faserdesign besteht das Substratrohr aus dotiertem oder undotiertem Quarzglas. Darüberhinaus ist die Herstellung von Vorformen nach der sogenannten Stab-in-Rohr-Technik bekannt, bei der ein Stab aus einem Kernglas in ein Rohr aus Mantelglas eingeführt 40 und mit diesem verschmolzen wird. Durch Elongieren der Vorform werden daraus optische Fasern erhalten.

Je nach Verfahrensweise wird das Mantelglas in einem separaten Verfahren hergestellt (OVD, MCVD, Plasmaverfahren, Stab-in-Rohr-Technik), oder das Mantelglas und das Kernglas werden gleichzeitig erzeugt, wie dies beim sogenannten VAD-Verfahren üblich ist. Der Brechzahlunterschied zwischen Kernglas und Mantelglas wird durch Beimengung geeigneter Dotierstoffe eingestellt. Es ist bekannt, daß Fluor und Bor die Brechzahl von Quarzglas senken, 50 während zur Brechzahlerhöhung von Quarzglas eine Vielzahl von Dotierstoffen geeignet sind, insbesondere Germanium, Phosphor oder Titan.

Bei einem einfachen Faserdesign für eine optische Faser ist der Kern aus Quarzglas mit einem ersten Brechungsindex 55 von einem Mantel aus Quarzglas mit einem zweiten, niedrigeren Brechungsindex umhüllt. Im Zuge der Optimierung optischer Fasern, insbesondere für die gleichzeitige Übertragung mehrerer Wellenlängen mit hohen Übertragungsraten werden jedoch Faserdesigns mit wesentlich komplexeren 60 Brechzahlprofilen entwickelt. So ist beispielsweise in der EP-A1 785 448 eine optische Faser aus Quarzglas mit einem Faserdesign beschrieben, das als "double-core + double-cladding" (doppelter Kern + doppelter Mantel) bezeichnet wird, und das zur Verminderung der sogenannten Polarisationsmoden-Dispersion beitragen soll.

Ein Verfahren für die Herstellung einer Vorform und ein dafür geeignetes Substratrohr gemäß der eingangs genannten Gattung sind aus der EP-A2 434 237 bekannt. Darin wird die Herstellung einer optischen Einmodenfaser, die als "depressed-clad-type" bezeichnet wird, beschrieben. Die Vorform für diese Faser wird durch Innenabscheidung (MCVD-Verfahren) hergestellt. Hierzu wird auf der Innenwandung eines Substratrohres zunächst eine innere Mantelglasschicht aus fluordotiertem Quarzglas und dann eine Kernglasschicht aus Ge-dotiertem Quarzglas abgeschieden. Das dabei eingesetzte Substratrohr aus Quarzglas kann über seine Wandstärke Bereiche unterschiedlicher Fluor-Dotierung aufweisen. Das so innenbeschichtete Rohr wird unter Bildung der Vorform kollabiert und anschließend noch mit einem sogenannten "Jacketrohr" aus Mantelglas überfangen.

2

Mittels des bekannten Verfahrens ist die Herstellung dispersionsverschobener oder sogenannter dispersionskompensierender optischer Fasern zwar möglich. Jedoch müßten hierzu eine Vielzahl von Innenschichten in dem bekannten Substratrohr aufgebaut werden.

Mit der im Verlaufe der MCVD-Innenabscheidung zunehmenden Anzahl und Dicke der Innenschichten geht eine entsprechende Verengung der Innenbohrung des Substratrohres, und damit eine Verkleinerung der inneren Oberfläche einher. Dadurch nimmt die Effektivität der Abscheidung im Verlaufe des Prozesses ab. Dem kann durch Vergrößern von Innendurchmesser und Wandstärke des Substratrohres nur begrenzt entgegengewirkt werden, denn die für die Abscheidung erforderliche Temperatur innerhalb des Substratrohres wird üblicherweise durch Beheizung von außen erzeugt. Eine Vergrößerung von Innendurchmesser oder Wandstärke des Substratrohres erfordert jedoch eine Erhöhung der Außentemperatur, um die Abscheidebedingungen im Rohrinnern aufrechtzuerhalten. Diese wird aber durch Erweichung und plastische Verformung des Substratrohres limitiert. Darüberhinaus wird das Kollabieren bei dickwandigen oder großen Substratrohren und bei dicken Innenschichten zunehmend schwieriger.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein effektives und kostengünstiges Verfahren zur Herstellung einer Vorform anzugeben, mit dem auch komplexe Brechzahlprofile mit hoher Produktivität erzeugt werden können, und ein dafür geeignetes Substratrohr zur Verfügung zu stellen, bei dem weniger Kernglasmaterial, sei es bei einer Innenabscheidung oder bei einem Kernglasstab für die Stab-in-Rohr-Technik, benötigt wird.

Hinsichtlich des Verfahrens wird diese Aufgabe ausgehend von dem eingangs beschriebenen Verfahren erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß ein durch Verglasen eines rohrförmigen, porösen SiO₂-Rohlings erhaltenes Substratrohr eingesetzt wird, das mit einer Kernglasschicht versehen ist, die erzeugt wird, indem einem ersten radialen Teilbereich des SiO₂-Rohlings vor dem Verglasen ein die Brechzahl von Quarzglas erhöhender erster Dotierstoff hinzugefügt wird.

Das für das Verfahren eingesetzte Substratrohr umfaßt eine Kernglasschicht. Darunter wird ein radialer Teil der Gesamtwandstärke des Substratrohres verstanden, der einen Dotierstoff enthält, der die Brechzahl von Quarzglas erhöht. Derartige Dotierstoffe enthalten beispielsweise Germanium, Phosphor, Chlor, Erbium oder Titan. Üblicherweise ist die Brechzahl der Kernglasschicht somit höher als die von undotiertem Quarzglas. Für die Brechzahl von undotiertem Quarzglas werden in der Literatur für eine Meßwellenlänge von 589,3 nm (D-Linie der Natriumdampflampe) Werte zwischen n_D = 1,4585 und 1,4589 angegeben. Das Substratrohr kann eine oder mehrere Kernglasschichten aufweisen. Außer der Kernglasschicht ist noch mindestens eine weitere Schicht vorgesehen, die sich in ihrer Dotierung von derjeni-

4

gen der Kernglasschicht unterscheidet. Über seine Wandstärke gesehen, weist das Substratrohr somit mehrere Schichten unterschiedlicher Dotierung auf. Diese Schichten werden nicht etwa durch Zusammenfügen mehrerer unterschiedlich dotierter Rohre oder durch Abscheiden von Glasschichten auf der Oberfläche eines Quarzglasrohres erzeugt, sondern direkt bei der Herstellung oder durch eine Nachbehandlung des porösen Rohlings. Das Substratrohr wird durch Verglasen des SiO₂-Rohlings erhalten.

Die Kernglasschicht geht aus einem radialen Teilbereich des porösen Rohlings hervor, dem vor dem Verglasen der die Brechzahl von Quarzglas erhöhende, erste Dotierstoff hinzugefügt worden ist. Der SiO₂-Rohling wird üblicherweise durch Flammenhydrolyse einer siliciumhaltigen Verbindung und Abscheiden von SiO₂-Partikeln auf einem Substrat nach dem sogenannten "Soot-Verfahren" hergestellt. Das Verglasen des porösen SiO₂-Rohlings erfolgt – im Gegensatz zum sogenannten "Direkt-Verglasen" – in einem separaten Sinterprozeß. Aufgrund seiner Porosität läßt sich der SiO₂-Rohling vor dem Verglasen einfach nachbehandeln, wie beispielsweise zum Zweck einer Reinigung, Trocknung oder zum nachträglichen Dotieren. Das Trocknen des porösen SiO₂-Rohlings ermöglicht die Herstellung von Kernglasschichten mit geringem OH-Gehalt.

Anstelle einer Dotierung ausgewählter Teilbereiche, kann 25 der SiO₂-Rohling den ersten Dotierstoff auch über seine gesamte Wandstärke zunächst homogen verteilt enthalten, wobei in einem späteren Verfahrensschritt der erste Dotierstoff aus einem radialen Teilbereich mindestens teilweise entfernt, oder die durch den Dotierstoff bewirkte Brechzahlerhöhung durch einen zweiten Dotierstoff ganz oder teilweise kompensiert, oder sogar überkompensiert, wird. Die Verteilung des Dotierstoffes in der Kernglasschicht kann homogen sein, sie kann auch einen Gradienten, ein Maximum, oder ein Minimum aufwiesen.

Zur Einstellung einer vorgegebenen Oberflächenqualität oder Geometrie des Substratrohres kann eine chemische und mechanische Nachbearbeitung des verglasten Rohlings erfolgen, beispielsweise durch Ätzen und Polieren der Oberflächen, sowie durch Elongieren auf das gewünschte End- 40 maß. Für den Fall, daß das restliche Kernglas durch Innenabscheidung (MCVD oder PCVD) im Substratrohr erzeugt wird, wird der nach der Innenabscheidung resultierende Verbund aus Substratrohr und Kernglas kollabiert. Dabei kann gleichzeitig zusätzliches Mantelglas in Form eines soge- 45 nannten "Jacketrohres" hinzugefügt, und die optische Faser gezogen werden. Für den Fall, daß das restliche Kernglas dem Substratrohr in Form eines Kernglasstabes hinzugefügt wird, wird der daraus resultierende Verbund aus Substratrohr und Kernglasstab unter Bildung der Vorform miteinan- 50 der verschmolzen, wobei ebenfalls zusätzliches Mantelglas in Form von Überfangrohren hinzugefügt werden kann.

Aus einer erfindungsgemäß hergestellten Vorform wird eine optische Faser für die optische Nachrichtentechnik erhalten, in der die Kernglasschicht zur Lichtführung beiträgt. 55 Dabei ist die mindestens eine Kernglasschicht üblicherweise Teil einer komplexen Brechzahlprofils. Insoweit werden Bereiche der Vorform durch das Substratrohr bereitgestellt, die bei den bekannten Verfahren erst bei der Herstellung des Kernglases selbst erzeugt werden. Das Substratrohr selbst 60 kann durch ein kostengünstigeres und produktiveres OVD-Verfahren hergestellt werden. Insoweit werden durch die Erfindung aufwendige und wenig effektive Herstellungsverfahren für die Kernbereiche optischer Fasern durch eine produktivere Herstellungsweise ersetzt. Beispielsweise müßte 65 die durch das Substratrohr bereitgestellte Kernglasschicht beim MCVD-Verfahren durch Innenbeschichtung des Substratrohres zusätzlich erzeugt werden. Anzahl und Dicke der

Innenschichten würden dabei - unter Inkaufnahme der oben genannten Nachteile hinsichtlich der Effektivität der Abscheidung - entsprechend vergrößert. Demgegenüber wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ein Teil der lichtführenden Schichten durch das Substratrohr bereitgestellt. So wird eine produktive und effektive Herstellung großvolumiger Vorformen mit komplexen Brechzahlprofilen ermöglicht. Dabei trägt die durch das Substratrohr bereitgestellte Kernglasschicht zur Lichtführung bei, und gehört insoweit zum Kernbereich der optischen Faser. Die Menge an darüberhinaus hinzuzufügendem Kernglas wird dadurch verringert, wobei als "Kernglas" im Sinne dieser Erfindung das zur Vervollständigung des Kernbereich es erforderliche Ouarzglas-Material bezeichnet wird. Das erfindungsgemäße Verfahren ist in erster Linie für die Herstellung von Einmodenfasern, aber auch für die Herstellung von Mehrmodenfa-

In einer bevorzugten Verfahrensweise wird der poröse SiO2-Rohling durch Flammenhydrolyse einer Siliciumverbindung und Abscheiden von SiO2-Partikeln auf einem Träger gebildet, wobei der erste Dotierstoff während der Abscheidung hinzugefügt wird. Das Substratrohr - inklusive der Kernglasschicht - wird hierbei nach dem OVD-Verfahren hergestellt. Das Hinzufügen des ersten Dotierstoffes erfolgt während des Abscheidens der SiO2-Partikel, indem der Dotierstoff an sich, oder in Form einer chemischen Verbindung, der Siliciumverbindung hinzugefügt, oder eine den ersten Dotierstoff enthaltende Atmosphäre aufrechterhalten wird. Eine inhomogene Brechungsindexverteilung über die Wandstärke des SiO2-Rohlings kann durch zeitliche Veränderung der wirksamen Konzentration des Dotierstoffes oder der Temperatur während der Abscheidung erreicht werden, durch nachträgliches Entfernen von erstem Dotierstoff aus einem Teilbereich des SiO2-Rohlings, oder durch teilweise

Das Kernglas kann mittels der Stab-in-Rohr-Technik oder durch Innenabscheidung (MCVD und PCVD) in das Substratrohr eingebracht werden, wobei die zuletzt genannte Variante bevorzugt wird, weil sie die Herstellung hochreiner, insbesondere OH-armer Innenschichten erleichtert.

35 Kompensation mit einem anderen Dotierstoff.

Besonders effektiv gestaltet sich eine Verfahrenweise, bei der mindestens ein zweiter radialer Teilbereich des porösen SiO₂-Rohlings nach dem Abscheiden und vor dem Verglasen mit einem die Brechzahl von Quarzglas verändernden, zweiten Dotierstoff beladen wird. Der zweite Dotierstoff kann homogen über die Wandstärke des SiO₂-Rohlings verteilt sein. Eine derartige Verteilung des zweiten Dotierstoffes ist durch Imprägnieren des porösen SiO₂-Rohlings mit einer den zweiten Dotierstoff enthaltenden Flüssigkeit oder durch Eindiffusion über die Gasphase besonders einfach und kostengünstig zu realisieren. Dadurch wird die Herstellung komplexer Brechzahlverläufe erleichtert. Nach dem Verglasen kann in der Kernglasschicht des Substratrohres eine Mischdotierung aus erstem und zweitem Dotierstoff vorliegen.

Vorteilhafterweise erfolgt das Beladen des zweiten radialen Teilbereiches durch Erhitzen-des SiO₂-Rohlings, wobei dieser einer den zweiten Dotierstoff enthaltenden Atmosphäre ausgesetzt wird. Mittels dieser – im folgenden als Dotierung über die Gasphase bezeichneten Verfahrensweise – ermöglicht ein besonders effektives und homogenes Beladen des porösen SiO₂-Rohlings mit dem zweiten Dotierstoff

Bevorzugt wird als zweiter Dotierstoff Fluor eingesetzt. Fluor verringert die Brechzahl von Quarzglas. Das Beladen des porösen SiO₂-Rohlings oder eines radialen Teilbereichs davon mit Fluor, erleichtert die Herstellung eines Substratrohres mit komplexem Brechzahlprofil. So kann das Sub-

stratrohr nach dem Verglasen eine Mantelglasschicht mit einer Brechzahl aufweisen, die niedriger ist als die von Quarzglas. Ein derartiges Substratrohr ist besonders geeignet für die Herstellung einer optischen, dispersionskompensierenden Einmodenfaser (sogenannte "DC-Faser"). Das Brechzahlprofil dieser Fasern weist im allgemeinen einen Bereich mit niedriger, und einen Bereich mit hoher Brechzahl auf. Im Vergleich zu den bekannten Verfahren ist die Herstellung derartiger Fasern beim erfindungsgemäßen Verfahren beständig, oder wenigstens teilweise, über das Substratrohr zur Verfügung gestellt werden können.

Vorteilhafterweise wird als erster Dotierstoff eine Germanium enthaltende chemische Verbindung eingesetzt. Germanium liegt im Quarzglas in Form von Germaniumoxid, 15 GeO₂ vor. Germaniumoxid ist wegen seiner Transmissionseigenschaften für die Übertragung von Lichtwellenlängen im infraroten Spektralbereich besonders geeignet.

Als günstig hat es sich erwiesen, die Kernglasschicht auf eine Brechzahl im Bereich von 1,4593 bis 1,490 einzustel- 20 len. Dies erlaubt eine besonders kostengünstige und effektive Herstellung von optischen Fasern mit breitem Modenfelddurchmesser, insbesondere bei einer Übertragungswellenlänge um 1550 nm. Unter der Kernglasschicht wird dabei der radiale Teilbereich des Substratrohres verstanden, der 25 eine Brechzahl aufweist, die in den oben angegeben Bereich fällt. Die Brechzahl kann über die gesamte Dicke der Kernglasschicht gleich sein, sie kann aber auch einen beliebigen Verlauf aufweisen.

Hinsichtlich des Substratrohres wird die oben angegeben 30 Aufgabe ausgehend von dem eingangs genannten Substratrohr erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Substratrohr eine Kernglasschicht mit einer Brechzahl von mindestens 1,459 umfaßt.

Das erfindungsgemäße Substratrohr umfaßt eine Kern- 35 glasschicht. Darunter wird ein radialer Teil der Gesamtwandstärke des Substratrohres verstanden, der eine Brechzahl von mindestens 1,459 aufweist. Die Brechzahl, die bei einer Wellenlänge von 589,3 nm gemessen wird, ist somit höher ist als die von undotiertem Quarzglas, für das in der 40 Literatur Werte zwischen 1,4585 und 1,4589 angegeben werden. Das Substratrohr kann eine oder mehrere Kernglasschichten aufweisen. Außer der Kernglasschicht ist noch mindestens eine weitere Schicht vorgesehen, die sich in ihrer Dotierung von derjenigen der Kernglasschicht unter- 45 scheidet. Über seine Wandstärke gesehen, weist das Substratrohr somit mehrere Schichten unterschiedlicher Dotierung auf. Diese Schichten werden nicht etwa durch Zusammenfügen mehrerer unterschiedlich dotierter Rohre oder durch Abscheiden von Glasschichten auf der Oberfläche ei- 50 nes Quarzglasrohres erzeugt, sondern direkt bei der Herstellung oder durch eine Nachbehandlung eines porösen SiO2-Rohlings. Das Substratrohr wird - wie oben beschrieben durch Verglasen des SiO2-Rohlings erhalten, der üblicherweise durch Flammenhydrolyse einer siliciumhaltigen Ver- 55 bindung und Abscheiden von SiO2-Partikeln auf einem Substrat nach dem sogenannten "Soot-Verfahren" hergestellt wird. Das Verglasen des porösen SiO2-Rohlings erfolgt - im Gegensatz zum sogenannten "Direkt-Verglasen" - in einem separaten Sinterprozeß.

Bei einer optischen Faser, die aus einer unter Verwendung des Substratrohres hergestellten Vorform erhalten wird, trägt die Kernglasschicht zur Lichtführung bei, wobei sie üblicherweise Teil eines komplexen Brechzahlprofils ist. Daher werden Bereiche der Vorform durch das Substratrohr bereit- 65 gestellt, die bei den bekannten Verfahren ansonsten unter großem Aufwand bei der Herstellung des Kernglases erzeugt werden. Dies erleichtert eine effektive Herstellung

großvolumiger Vorformen mit komplexen Brechzahlprofilen. Das Substratrohr selbst kann durch ein kostengünstigeres und produktiveres OVD-Verfahren hergestellt werden. Dabei trägt die durch das Substratrohr bereitgestellte Kernglasschicht zur Lichtführung bei, und gehört insoweit zum Kernbereich der optischen Faser. Die Menge an darüberhinaus hinzuzufügendem Kernglas wird dadurch verringert.

Das erfindungsgemäße Substratrohr kann für die Herstellung einer Vorform für optische Einmodenfasern, als auch sonders effektiv und einfach, indem beide Bereiche voll- 10 für Mehrmodenfasern eingesetzt werden. In jedem Fall wird in das Substratrohr ein Kernglas eingebracht. Dies geschieht üblicherweise nach dem MCVD- oder PCVD-Verfahren durch Abscheidung von Quarzglasschichten auf der Innenwandung des Substratrohres und nachfolgendes Kollabieren des innenbeschichteten Substratrohres. Das erfindungsgemäße Substratrohr ist auch zur Herstellung einer Vorform mittels der Stab-in-Rohr-Technik geeignet. Zur Einstellung einer vorgegebenen Oberflächenqualität oder Geometrie des Substratrohres kann eine chemische und mechanische Behandlung erforderlich sein, beispielsweise durch Ätzen und Polieren der Oberflächen, oder ein Elongieren des Substratrohres auf das gewünschte Endmaß.

Auf die vorstehenden näheren Erläuterungen hierzu im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Herstellung einer Vorform wird verwiesen.

Vorteilhafterweise ist die Kernglasschicht angrenzend an das Kernglas der Vorform vorgesehen. Dabei wird ein wesentlicher Teil des lichtführenden Bereiches der Vorform vom Substratrohr bereitgestellt, wobei die Kernglasschicht einen Teil eines homogen dotierten, zentralen Kernglasbereiches bilden, oder einen Teil eines komplexen Brechzahlprofils bereitstellen kann. Je nachdem können die Brechungsindices von Kernglasschicht und angrenzendem Kernglas identisch oder verschieden sein.

Als besonders günstig hat es sich erwiesen, wenn das Substratrohr eine Mantelglasschicht aus fluordotiertem Quarzglas umfaßt. Ein derartiges Substratrohr ist besonders geeignet für die Herstellung einer optischen, dispersionskompensierenden Einmodenfaser (sogenannter "DC-Faser"). Das Brechzahlprofil dieser Fasern weist im allgemeinen einen Bereich mit niedriger, und einen Bereich mit hoher Brechzahl auf. Im Vergleich zu den bekannten Verfahren ist die Herstellung derartiger Fasern beim erfindungsgemä-Ben Verfahren besonders effektiv und einfach, indem beide Bereiche vollständig, oder wenigstens teilweise, über das Substratrohr zur Verfügung gestellt werden können.

Vorteilhafterweise enthält die Kernglasschicht Germanium. Germanium erhöht die Brechzahl von Quarzglas, wobei es im Quarzglas in Form von GeO2 vorliegt. Germaniumoxid ist wegen seiner Transmissionseigenschaften für die Übertragung von Lichtwellenlängen im infraroten Spektralbereich besonders geeignet.

Als günstig hat sich eine Kernglasschicht mit einer Brechzahl im Bereich von 1,4593 bis 1,490 erwiesen. Ein derartiges Substratrohr ermöglicht eine besonders kostengünstige und effektive Herstellung von optischen Fasern mit breitem Modenfelddurchmesser bei einer Übertragungswellenlänge um 1550 nm. Unter der Kernglasschicht wird dabei der radiale Teilbereich des Substratrohres verstanden, der eine Brechzahl aufweist, die in den oben angegeben Bereich fällt, unabhängig davon, ob die Brechzahl über die gesamte Dicke der Kernglasschicht gleich ist, oder einen anderen Verlauf aufweist.

Insbesondere im Hinblick auf eine geringe Dämpfung der unter Verwendung des erfindungsgemäßen Substratrohre hergestellten Fasern im infraroten Wellenlängenbereich ist es vorteilhaft, wenn der Gehalt an Hydroxylionen in der Kernglasschicht maximal 1 Gew.-ppm beträgt. Da Hydro-

۶

xylgruppen im infraroten Wellenlängenbereich absorbieren, ist ein geringer OH-Gehalt für Anwendungen optischer Fasem besonders wichtig, bei denen es auf eine geringe Absorption in diesem Wellenlängenbereich ankommt. Dies gilt beispielsweise für Übertragungswellenlängen um 1310 nm, um 1550 nm oder im dazwischenliegenden Wellenlängenbereich, die in der optischen Nachrichtentechnik verwendet werden.

Besonders bewährt hat sich eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Substratrohres, bei dem benachbart zur 10 Kernglasschicht eine Diffusionssperrschicht vorgesehen ist. Die Diffusionssperrschicht erleichtert die Herstellung von Brechzahlprofilen mit Stufenform, indem sie bei einer nachträglichen Behandlung des porösen SiO₂-Rohlings in einer einen Dotierstoff enthaltenden Atmosphäre eine unerwünschte Eindiffusion des Dotierstoffes in Teilbereiche jenseits der Diffusionssperrschicht behindert. Es können auch mehrere Diffusionssperrschichten vorhanden sein. Die Diffusionssperrschicht wird auf einfache Art und Weise beispielsweise durch bereichsweise Verdichtung des SiO₂-Rohlings während des Abscheidens gebildet.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und einer Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen im einzelnen in schematischer Darstellung

Fig. 1a ein erstes Brechzahlprofil einer optischen Einmodenfaser, die aus einer erfindungsgemäß hergestellten Vorform erhalten wurde,

Fig. 1b ein erfindungsgemäßes Substratrohr zur Herstellung der Faser mit dem Brechzahlprofil gemäß Fig. 1a,

Fig. 2a ein zweites Brechzahlprofil einer optischen Einmodenfaser, die aus einer erfindungsgemäß hergestellten Vorform erhalten wurde,

Fig. 2b eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Substratrohres zur Herstellung der Faser mit dem 35 Brechzahlprofil gemäß Fig. 2a,

Fig. 3a ein drittes Brechzahlprofil einer optischen Einmodenfaser, die aus einer erfindungsgemäß hergestellten Vorform erhalten wurde, und

Fig. 3b eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Substratrohres zur Herstellung der Faser mit dem
Brechzahlprofil gemäß Fig. 3a.

Bei den nachfolgend anhand der Fig. 1a, 2a und 3a näher erläuterten Brechzahlprofilen ist auf der y-Achse jeweils eine relative Brechzahldifferenz Δ = (n1 – n2)/n2 [in %] aufgetragen, wobei n1 die absolute Brechzahl im entsprechenden lichtführenden Bereich der optischen Faser bezeichnet. Der Bezugspunkt n2 entspricht der Brechzahl im Außenmantelbereich der jeweiligen optischen Faser, der in den folgenden Ausführungsbeispielen jeweils 1,4589 bei 589,3 nm 50 beträgt. Auf der x-Achse ist der Faserradius in μm angegeben.

Das Brechzahlprofil gemäß Fig. 1a ist typisch für eine sogenannte "LEAF-Faser" (large effective area fiber). Eine derartige Faser ist in der EP-A2 775 924 beschrieben. Das 55 Brechzahlprofil führt im Vergleich zu einer dispersionsverschobenen Faser zu einem vergrößerten Modenfelddurchmesser, und dadurch zu einer geringeren mittleren Energiedichte in der optischen Faser. Dies ist wünschenswert zur Verringerung nichtlinearer Effekte, wie der sogenannten 60 Selbstphasenmodulation (SPM). Darüberhinaus bewirkt das Profil eine geringere Dispersionssteigung

Das Brechzahlprofil zeichnet sich durch insgesamt 5 Kernsegmente aus. Im inneren Kernsegment A mit einem Durchmesser von ca. 4,5 μm (Radius 2,25 μm) beträgt die relative 65 Brechzahldifferenz $\Delta=0,6\%.$ Im nach außen hin daran anschließenden Kernsegment B, mit einer Schichtdicke von 2,25 μm , beträgt die relative Brechzahldifferenz $\Delta=0$ (dort

gilt: n1 = n2). Auf das Kernsegment B folgt das Kernsegment C, das eine Schichtdicke von 1,875 μ m und eine relative Brechzahldifferenz $\Delta=0$ aufweist. Die relative Brechzahldifferenz des Kernsegmentes D liegt bei $\Delta=0.234\%$ und seine Schichtdicke bei 1,125 μ m. Das Kernsegment D ist wiederum von einem Kernsegment E mit einer relative Brechzahldifferenz $\Delta=0$ umgeben, das eine Schichtdicke von 1,18 μ m aufweist. Auf das Kernsegment E folgt der äußere optische Mantelbereich der Faser, der aus undotiertem Quarzglas besteht.

Die Kernsegmente C, D und E werden durch ein erfindungsgemäßes Substratrohr bereitgestellt, die Kernsegmente A und B werden im Substratrohr durch Innenabscheidung erzeugt. Die Grenzfläche zwischen den Kernsegmenten B und C ist in Fig. 1a durch eine gestrichelte Linie angedeutet.

Das für die Herstellung der Faser mit diesem Brechzahlprofil eingesetzte Substratrohr ist schematisch in Fig. 1b dargestellt. Das Substratrohr 1 hat einen Außendurchmesser von 25 mm und eine Gesamtwandstärke von 3 mm. Die innere Schicht 2 des Substratrohres 1 besteht aus undotiertem Quarzglas mit einer Brechzahl von ca. 1,4589 bei 589,3 nm. Die Dicke der inneren Schicht 2 beträgt 1,21 mm. Daran schließt sich eine mit ca. 3 Gew.-% GeO2 dotierte Zwischenschicht 3 an, wodurch die oben genannte Erhöhung der normierten Brechzahl von $\Delta = 0.234\%$ im Kernsegment D resultiert. Die Schichtdicke der Zwischenschicht 3 beträgt 0,84 mm. Die äußere Schicht 4 des Substratrohres 1, die eine Dicke von 0,95 mm aufweist, besteht wiederum aus undotiertem Quarzglas. Bei dem Brechzahlprofil der unter Verwendung des Subtratrohres 1 erhaltenen optischen Faser entspricht das Kernsegment G der inneren Schicht 2, das Kernsegment D der Zwischenschicht 3, und das Kernsegment E der äußeren Schicht 4.

Das Substratrohr 1 wird nach dem OVD-Verfahren hergestellt. Hierzu werden mittels Flammenhydrolyse von SiCl4 nach dem bekannten Verfahren SiO2-Partikel erzeugt und auf einem rotierenden Dorn schichtweise abgeschieden. Die Germanium-dotierte Zwischenschicht 3 wird dadurch erhalten, daß dem SiCl4 während der Abscheidung der Zwischenschicht GeCl4 beigemengt werden. Es wird ein poröser SiO₂/GeO₂-Sootkörper erhalten. Zur Entfernung von Hydroxylgruppen auf einen Wert von unter 30 Gew.-ppb wird der so hergestellte Sootkörper einer Chlorbehandlung bei erhöhter Temperatur unterzogen. Anschließend wird der poröse SiO2-Sootkörper unter Bildung eines Hohlzylinders verglast. Die Oberflächen des Hohlzylinders werden mechanisch geglättet und anschließend chemisch geätzt. Der derart vorbehandelte Hohlzylinder wird dann auf das Substratrohr-Endmaß elongiert.

Zur Herstellung der Vorform für die optische Faser mit dem in Fig. 1a dargestellten Brechzahlprofil wird auf der Innenwandung 5 des Substratrohres 1 gemäß Fig. 1b zunächst mittels MCVD-Verfahren eine undotierte SiO₂-Schicht mit einer Dicke von etwa 1,01 mm abgeschieden und dabei direkt verglast. Anschließend wird eine Ge-dotierte Schicht mit einer Dicke von 0,37 mm erzeugt, indem dem Ausgangsmaterial GeCl₄ beigemengt wird, derart, daß ein Quarzglas mit einer Germanium-Konzentration von etwa 9 Gew.-% erhalten wird. Dies führt zu einer Brechzahlerhöhung von ca. 9×10^{-3} , die dem in Fig. 1a gezeigten Kernsegment A entspricht.

Anschließend wird das innenbeschichtete Substratrohr 1 kollabiert. Der so hergestellte Kernstab weist einen Außendurchmesser von 19 mm auf. Er wird mit einem Außenrohr aus undotiertem Quarzglas überfangen. Die so hergestellte Vorform hat einen Außendurchmesser von etwa 137 mm. Daraus werden optische Fasern mit einem Außendurchmesser.

ser von 125 µm und mit dem in Fig. 1a gezeigten Brechzahlprofil im Kernbereich gezogen.

Das Brechzahlprofil gemäß Fig. 2a zeigt eine Variante des in Fig. Ia dargestellten Faserdesigns. Dieses Brechzahlprofil führt ebenfalls zu einem vergrößerten Modenfelddurchmesser, und dadurch zu einer geringeren mittleren Lichtintensität in der optischen Faser. Eine derartige Faser ist ebenfalls in der EP-A2 775 924 beschrieben.

Das Brechzahlprofil gemäß Fig. 2a weist insgesamt vier Kernsegmente aus. Im inneren Kernsegment A, mit einem 10 Durchmesser von ca. 7 µm (Radius 3,5 µm), nimmt die relative Brechzahldifferenz A von einem Maximalwert von 0,9 (entspricht etwa 13×10^{-3} über n2, bei n2 = 1,4589) linear auf n2 ab. Im darauf folgenden Kernsegment B, mit einer Schichtdicke von 2,5 µm, beträgt die relative Brechzahldifferenz $\Delta = 0$ (die absolute Brechzahl ist dort = n2). Das dritte Kernsegment C hat eine Schichtdicke von 1 µm, innerhalb von der die relative Brechzahldifferenz 0,1485 eingestellt ist. Im sich daran nach außen anschließenden vierten Kernsegment D beträgt die relative Brechzahldifferenz wiederum 20 n2, und die Schichtdicke 4,08 µm.

Die Kernsegmente C und D werden durch ein erfindungsgemäßes Substratrohr bereitgestellt,. Die Kernsegmente A und B werden in diesem Substratrohr durch Innenabscheirem Teil der Kernsegmente ist in Fig. 2a durch eine gestrichelte Linie angedeutet.

Das für die Herstellung der Faser mit dem Brechzahlprofil gemäß Fig. 2a eingesetzte Substratrohr ist schematisch in Fig. 2b dargestellt. Das Substratrohr 21 hat einen Außen- 30 durchmesser von 25 mm und eine Gesamtwandstärke von 3 mm. Die innere Schicht 22 des Substratrohres 21 besteht aus Germanium-dotiertem Quarzglas. Die Dicke der inneren Schicht 22 beträgt etwa 0,45 mm, die Germaniumkonzentration etwa 2 Gew.-%, wodurch die in Fig. 2a im Kernseg- 35 ment C dargestellte Brechzahlerhöhung resultiert. Die äußere Schicht 23 des Substratrohres 21, die eine Dicke von 2,55 mm aufweist, besteht wiederum aus undotiertem Quarzglas. Bei dem Brechzahlprofil der unter Verwendung des Subtratrohres 21 erhaltenen optischen Faser entsteht das 40 Kernsegment C somit aus der inneren Schicht 22, und das Kernsegment D aus der äußeren Schicht 23.

Das Substratrohr 21 wird nach dem OVD-Verfahren hergestellt. Hierzu werden mittels Flammenhydrolyse von SiCl₄ nach dem bekannten Verfahren SiO₂-Partikel erzeugt und auf einem rotierenden Dorn schichtweise abgeschieden. Die Germanium-dotierte innere Schicht 22 wird dadurch erhalten, daß dem SiCl4 während der Abscheidung der inneren Schicht GeCl4 beigemengt wird. Nachdem eine die der inneren Schicht 22 entsprechende Schichtdicke von Germa- 50 nium-dotiertem Sootmaterial abgeschieden ist, wird die Zufuhr von GeCl4 gestoppt, und weiter undotiertes Sootmaterial aufgebaut. Es wird ein poröser SiO2-Sootkörper erhalten, Nach dem Entfernen des Trägers wird der so hergestellte Sootkörper einer Chlorbehandlung bei erhöhter Tem- 55 peratur unterzogen, um den Hydroxylgruppen-Gehalt auf einen Wert von unter 30 Gew.-ppb zubringen. Anschließend wird der poröse, dehydratisierte SiO2-Sootkörper unter Bildung des Substratrohres 21 verglast. Innere und äußere Oberflächen des Substratrohres 21 werden abschließend me- 60 chanisch geglättet und chemisch geätzt.

Zur Herstellung der Vorform für die optische Faser mit dem in Fig. 2a dargestellten Brechzahlprofil wird auf der Innenwandung 24 des Substratrohres 21 gemäß Fig. 2b zunächst mittels MCVD-Verfahren eine undotierte SiO2- 65 Schicht mit einer Dicke von etwa 0,88 mm abgeschieden und dabei direkt verglast. Anschließend wird eine Ge-dotierte Schicht mit einer Dicke von 0,49 mm erzeugt, indem

dem Ausgangsmaterial GeCl4 beigemengt wird. Der Brechzahlverlauf im Kernsegment A (Fig. 2a) wird durch einen entsprechenden Konzentrationsgradienten an GeO2 in der Ge-dotierten Schicht erzeugt.

Anschließend wird das innenbeschichtete Substratrohr 21 kollabiert. Der so hergestellte Kernstab weist einen Außendurchmesser von 19 mm auf. Er wird mit einem Außenrohr aus undotiertem Quarzglas überfangen. Die so hergestellte Vorform hat einen Außendurchmesser von etwa 103 mm. Daraus werden optische Fasern mit einem Außendurchmesser von 125 µm und mit dem in Fig. 2a gezeigten Brechzahlprofil im Kernbereich gezogen.

Das in Fig. 3a dargestellte Brechzahlprofil ist typisch für eine sogenannte "DC-Faser". Eine derartige Einmodenfaser ist in der EP-A2 598 554 beschrieben. Die DC-Faser zeichnet sich durch eine starke negative Dispersion bei einer Übertragungswellenlänge von 1550 nm aus. Sie wird eingesetzt, um die positive Dispersion bei 1550 nm von Standard-Einmodenfasern zu kompensieren, die in der Literatur mit ca. 17 ps/(nm·km) angegeben wird. Damit können hohe Übertragungsraten auch mit Standard-Einmodenfasern bei einer Übertragungswellenlänge von 1550 nm erreicht wer-

Das Brechzahlprofil zeichnet sich durch insgesamt 4 dung erzeugt. Die Grenzfläche zwischen äußerem und inne- 25 Kernsegmente aus. Innerhalb eines inneren Kernsegment A mit einem Durchmesser von ca. 3,8 μm (Radius 1,9 μm) nimmt die relative Brechzahldifferenz parabolisch von einem Maximalwert $\Delta = 1.9\%$ auf 0 ab. Im daran nach außen hin anschließenden Kernsegment B, mit einer Schichtdicke von 3.8 µm, beträgt die relative Brechzahldifferenz Δ = -0,4%. Auf das Kernsegment B folgt das Kernsegment C, das eine Schichtdicke von 1,9 µm und eine relative Brechzahldifferenz $\Delta = 0.4\%$ aufweist. Die relative Brechzahldifferenz des Kernsegmentes D beträgt wiederum 0 und seine Schichtdicke 1,49 µm. Auf das Kernsegment D folgt der äußere optische Mantelbereich der Faser, der aus undotiertem Quarzglas besteht.

> Die Kernsegmente B, C und D werden durch ein erfindungsgemäßes Substratrohr bereitgestellt. Die Grenzfläche zwischen den Kernsegmenten A und B ist in Fig. 3a durch die gestrichelte Linie angedeutet.

> Eine erste Ausführungsform des für die Herstellung der Faser mit dem Brechzahlprofil gemäß Fig. 3a eingesetzten Substratrohres ist schematisch in Fig. 3b dargestellt. Nachfolgend wird das Substratrohr sowie ein Verfahren für seine Herstellung näher beschrieben.

> Das Substratrohr 31 hat einen Außendurchmesser von 25 mm und eine Gesamtwandstärke von 3 mm. Die innere Schicht 32 des Substratrohres 31 besteht aus fluordotiertem Quarzglas mit einer um 5.8×10^{-3} niedrigeren Brechzahl als reines Quarzglas. Die Fluorkonzentration im Kernsegment B beträgt etwa 2 Gew.-%, und die Schichtdicke 1,19 mm. Daran schließt sich eine mit ca. 10 Gew.-% GeO2 und gleichzeitig mit 2 Gew.-% Fluor dotierte Zwischenschicht 33 an, wodurch die oben genannte Erhöhung der normierten Brechzahl von 0,4% im Kernsegment C resultiert. Die Schichtdicke der Zwischenschicht 33 beträgt 0,95 mm. Die äußere Schicht 34 des Substratrohres 31, die eine Dicke von 0,86 mm aufweist, besteht ebenfalls aus Quarzglas mit einer Mischdotierung von Fluor- und Germanium, wobei die Fluorkonzentration 2 Gew.-% beträgt und die GeO2-Konzentration 5 Gew.-%. Die brechzahlanhebende Wirkung von GeO2 und die brechzahlabsenkende Wirkung von Fluor resultiert bei den oben genannten Konzentrationen dieser Dotierstoffe in einer Brechzahlveränderung von 0 gegenüber undotiertem Quarzglas. Bei dem Brechzahlprofil der unter Verwendung des Subtratrohres 31 erhaltenen optischen Faser entspricht das Kernsegment B der inneren Schicht 32, das

Kernsegment C der Zwischenschicht 33, und das Kernsegment D der äußeren Schicht 34.

Das Substratrohr 31 wird nach dem OVD-Verfahren hergestellt. Hierzu werden mittels Flammenhydrolyse von SiCl4 nach dem bekannten Verfahren SiO2-Partikel erzeugt und auf einem rotierenden Dorn schichtweise abgeschieden. Während der Abscheidung von Zwischenschicht 33 und äußerer Schicht 34 wird GeCl4 beigemengt. Es wird ein poröser SiO2/GeO2-Sootkörper erhalten.

Anschließend wird der poröse SiO₂-Sootkörper in einer 10 Fluor enthaltenden Atmosphäre auf eine Temperatur von etwa 800°C erhitzt und dabei über seine gesamte Wandstärke homogen mit Fluor dotiert. Gleichzeitig wird dadurch der Hydroxylgruppen-Gehalt gesenkt.

Der poröse SiO₂-Sootkörper wird dann unter Bildung eines Hohlzylinders verglast. Die Oberflächen des Hohlzylinders werden mechanisch geglättet und anschließend chemisch geätzt. Der derart vorbehandelte Hohlzylinder wird auf das Substratrohr-Endmaß elongiert.

Im folgenden wird eine zweite Ausführungsform eines 20 Substratrohres für die Herstellung der Faser mit dem Brechzahlprofil gemäß **Fig. 3**a, sowie ein Verfahren für seine Herstellung näher beschrieben.

Das Substratrohr hat einen Außendurchmesser von 25 mm und eine Gesamtwandstärke von 3 mm. Die innere 25 Schicht des Substratrohres besteht aus fluordotiertem Quarzglas mit einer um 5.8×10^{-3} niedrigeren Brechzahl als reines Quarzglas. Die Fluorkonzentration im Kernsegment B beträgt etwa 1 Gew.-%. Die Schichtdicke ist 1,19 mm. Daran schließt sich eine mit ca. 5,4 Gew.-% GeO2 dotierte 30 Zwischenschicht an, wodurch die in Fig. 3a gezeigte Erhöhung der normierten Brechzahl $\Delta = 0.4\%$ im Kernsegment C resultiert. Die Schichtdicke der Zwischenschicht beträgt 0,95 mm. Die äußere Schicht des Substratrohres, die eine Dicke von 0,86 mm aufweist, besteht aus undotiertem 35 Quarzglas. Bei dem Brechzahlprofil der unter Verwendung dieses Substratrohres erhaltenen optischen Faser entspricht das Kernsegment B der inneren Schicht, das Kernsegment C der Zwischenschicht, und das Kernsegment D der äußeren

Nachfolgend wird ein Verfahren zur Herstellung dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Substratrohres beschrieben. Das Substratrohr wird nach dem OVD-Verfahren hergestellt. Hierzu werden mittels Flammenhydrolyse von SiCla nach dem bekannten Verfahren SiO2-Partikel er- 45 zeugt und auf einem rotierenden Dorn unter Einsatz von Abscheidebrennern schichtweise abgeschieden. Die Oberflächentemperatur des sich bildenden Sootkörpers beträgt während der Abscheidung ca. 1400°C. Zur Erzeugung der inneren Schicht wird SiCl4 eingesetzt, dem während der Ab- 50 scheidung der Zwischenschicht GeCl4 beigemengt wird. Für die Erzeugung der äußeren Schicht wird die GeCl4-Zufuhr wieder gestoppt. Es wird so ein poröser SiO2-Sootkörper mit einer Germanium-dotierten Zwischenschicht erhalten. Eine Besonderheit des Verfahrens besteht darin, daß unmit- 55 telbar vor Abscheidung der Zwischenschicht eine Diffusionssperrschicht mit einer Dicke von ca. 0,5 mm erzeugt wird. In der Diffusionssperrschicht weist der SiO2-Sootkörper eine höhere Dichte auf. Dies wird erreicht, indem während der Abscheidung der die Diffusionssperrschicht bilden- 60 den Soot-Schichten eine höhere Oberflächentemperatur des sich bildenden SiO2-Sootkörpers von ca. 1600°C aufrechterhalten wird. Hierzu wird die Zufuhr der Brenngase zu den Abscheidebrennern entsprechend erhöht.

Zur Herstellung der inneren, mit Fluor dotierten Schicht 65 wird der poröse SiO₂-Sootkörper erhitzt und dabei ein fluorhaltiges Gas durch seine Innenbohrung geleitet. Die Eindiffusion des fluorhaltigen Gases in die Germanium-dotierte

Zwischenschicht wird durch die Diffusionssperrschicht behindert. Dadurch wird lediglich die innere Schicht mit Fluor beladen, jedoch nicht Zwischenschicht und äußere Schicht. Durch die Behandlung mit einem fluorhaltigen Gases wird gleichzeitig die OH-Konzentration in der inneren Schicht auf einen Wert unterhalb von 50 ppb gesenkt.

Anschließend wird der poröse SiO₂-Sootkörper unter Bildung des Substratrohres verglast. Die Oberflächen des Substratrohres werden mechanisch geglättet und anschließend chemisch geätzt.

Zur Herstellung der Vorform für die optische Faser mit dem in Fig. 3a dargestellten Brechzahlprofil wird das das Kernsegment A (Fig. 3a) bildende Kernglas durch MCVD-Innenabscheidung im Substratrohr erzeugt. Nachfolgend wird die diese anhand Fig. 3b näher erläutert:

Auf der Innenoberfläche 35 des Substratrohres 31 gemäß Fig. 3b wird mittels MCVD-Verfahren eine mit GeO_2 dotierte SiO_2 -Schicht abgeschieden und direkt verglast. Dabei wird die Beimengung von $GeCl_4$ im Verlauf der Abscheidung kontinuierlich erhöht, so daß sich ein GeO_2 -Konzentrationsprofil einstellt, das dem in Fig. 3a gezeigten parabolischen Brechzahlprofil in Kernsegment A entspricht. Die so erzeugte Ge-dotierte Schicht hat eine Dicke von 0,16 mm. Die Germanium-Konzentration der Schicht beträgt im Maximum etwa 30 Gew.-%, was zu einer Brechzahlerhöhung von ca. 30×10^{-3} führt, wie dies in Fig. 3a gezeigt ist.

Anschließend wird das derart innenbeschichtete Substratrohr kollabiert. Der so hergestellte Kernstab weist einen Außendurchmesser von 16,6 mm auf. Er wird mit einem Außenrohr aus undotiertem Quarzglas überfangen. Die so hergestellte Vorform hat einen Außendurchmesser von etwa 114 mm. Daraus werden optische Fasern mit einem Außendurchmesser von 125 µm und mit dem in Fig. 3a gezeigten Brechzahlprofil im Kernbereich gezogen.

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung einer Vorform für eine optische Faser für die optische Nachrichtentechnik, durch Bereitstellen eines Quarzglas-Substratrohres, das in radialer Richtung Bereiche unterschiedlicher Dotierung aufweist, Einbringen eines Kernglases aus synthetischem Quarzglas in das Substratrohr, und Überfangen des Substratrohres mit einem Mantelglas-Rohr, dadurch gekennzeichnet, daß ein durch Verglasen eines rohrförmigen, porösen SiO₂-Rohlings erhaltenes Substratrohr eingesetzt wird, das mit einer Kernglasschicht versehen ist, die erzeugt wird, indem einem ersten radialen Teilbereich des SiO₂-Rohlings vor dem Verglasen ein die Brechzahl von Quarzglas erhöhender erster Dotierstoff hinzugefügt wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der poröse SiO₂-Rohling durch Flammenhydrolyse einer Siliciumverbindung und Abscheiden von SiO₂-Partikeln auf einem Träger gebildet wird, und daß der erste Dotierstoff während der Abscheidung hinzugefügt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch Ioder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Kernglas durch Innenabscheidung in das Substratrohr eingebracht wird.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein zweiter radialer Teilbereich des porösen SiO₂-Rohlings nach dem Abscheiden und vor dem Verglasen mit einem die Brechzahl von Quarzglas veränderndem, zweiten Dotierstoff beladen wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß zum Beladen des zweiten radialen Teilberei-

ches, der SiO₂-Rohling erhitzt und dabei einer den zweiten Dotierstoff enthaltenden Atmosphäre ausgesetzt wird.

- 6. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß als zweiter Dotierstoff Fluor eingesetzt 5 wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als erster Dotierstoff eine Germanium enthaltende chemische Verbindung eingesetzt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernglasschicht auf eine Brechzahl im Bereich von 1,459 bis 1,490 eingestellt wird.

- 9. Substratrohr aus Quarzglas für die Herstellung einer 15 Vorform für eine optische Faser für die optische Nachrichtentechnik, wobei die Vorform ein Kernglas aufweist, das von einem Mantelglas umgeben ist, von dem mindestens ein Teil in Form des Substratrohres, das in radialer Richtung Bereiche unterschiedlicher Dotierung aufweist, bereitgestellt wird, dadurch gekennzeichnet, daß das Substratrohr eine Kernglasschicht mit einer Brechzahl von mindestens 1,459 umfaßt.
- Substratrohr nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernglasschicht angrenzend an das 25 Kernglas der Vorform vorgesehen ist.
- 11. Substratrohr nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Substratrohr eine Mantelglasschicht aus fluordotiertem Quarzglas umfaßt.
- 12. Substratrohr nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernglasschicht Germanium enthält.
- 13. Substratrohr nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernglasschicht zusätzlich Fluor enthält.
- 14. Substratrohr nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Kernglasschicht eine Brechzahl im Bereich von 1,4593 bis 1,490 aufweist.
- 15. Substratrohr nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehalt an Hydroxylionen in der Kernglasschicht maximal 1 Gew.-ppm beträgt.
- 16. Substratrohr nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß benachbart zur Kernglasschicht eine Diffusionssperrschicht vorgesehen ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

50

55

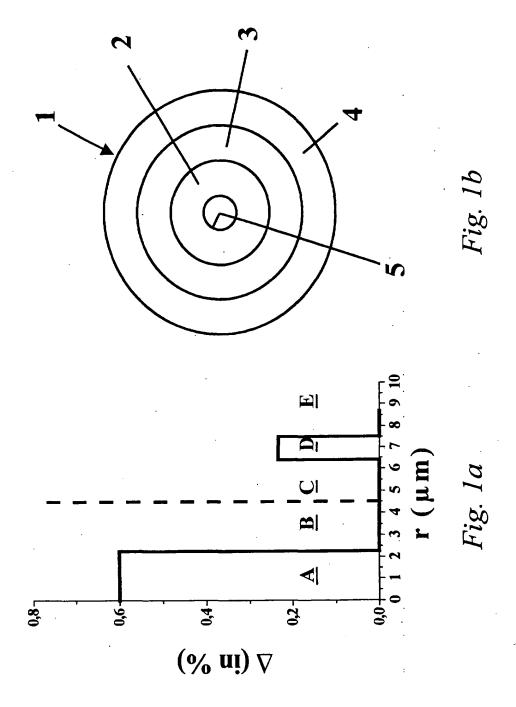
60

- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.7:

DE 198 52 704 A1 C 03 B 37/018 18. Mai 2000





Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 198 52 704 A1 C 03 B 37/018 18. Mai 2000

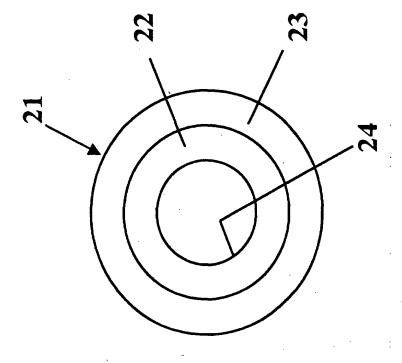
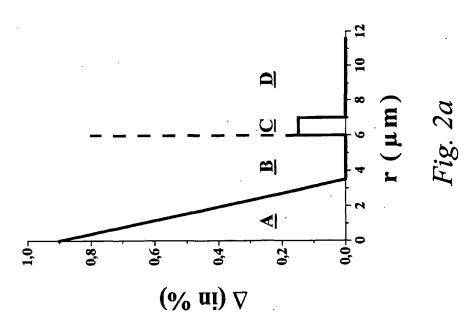
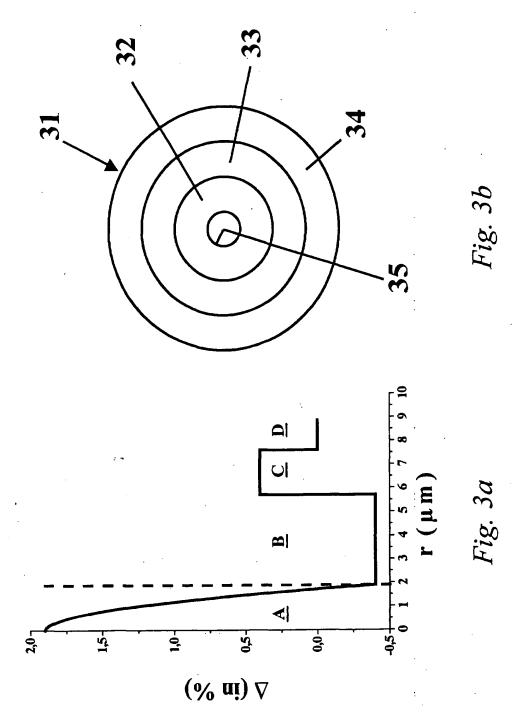


Fig. 2b



Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 198 52 704 A1 C 03 B 37/018 18. Mai 2000



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.